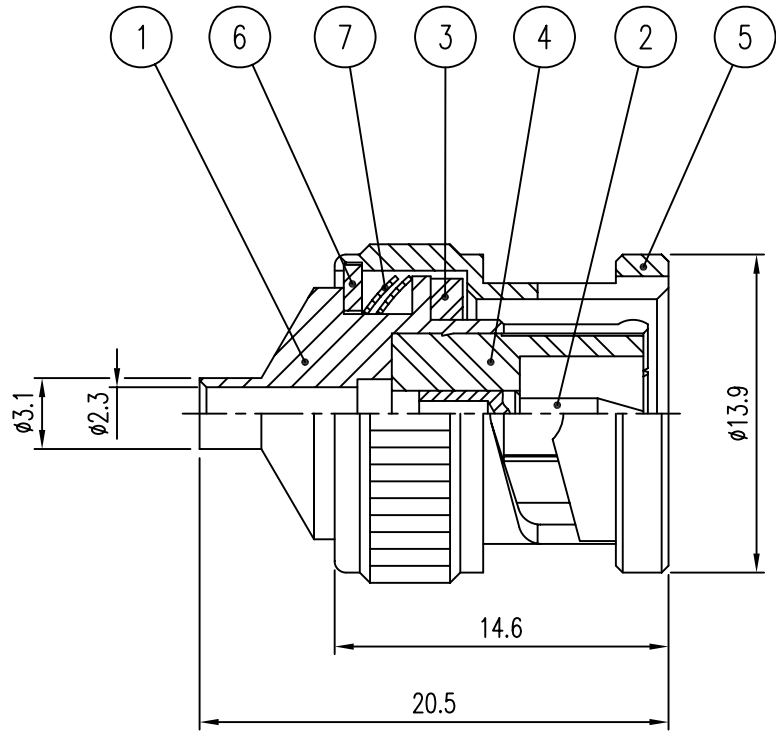


1										수 정 내 용				
가공										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)										1	[정변No.201806-0001] 조립성 개선으로 인한 베디 넘시범을 추가	은선영	김인철	2018. 06. 04.
ST(개선)														



7	SPRING RING	2	BeCu	Nickel Plate	DWA00069-N/1
6	WASHER	2	BsS	Nickel Plate	DWA00017-N/1 (Q6003)
5	BNC CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00044-135/1 (K6001)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00532-N/1 (H6003)
3	GASKET	1	SILICON		DGK00012-N/1 (G6001)
2	CONTACT PIN	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00555-135/1 (E6003)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00599-135/1 (D6004)

대체가능재질	품번		품 명		수량	재 질	표면처리	비 고	
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일		2000. 1. 4.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.			
	승인								
재질	검도					도명 BNC-P-405			
열처리	재도								
보호피막처리	작성부서		연 구 소			A4 도번 CN00243-7/2			
	척도	3/1	단위	mm	중량				